

2018年9月1日

ドイツの電子部品高密度実装基板 ODM メーカー；AEMtec GmbH 日本事務所を開設

AEMtec GmbH

ドイツ屈指の電子部品高密度実装基板/ユニット受託開発製造 (ODM) メーカーである AEMtec GmbH は、この程日本事務所 (東京都港区六本木 5-18-23 TEL. 03 6697 0156) を開設し、日本企業向けの営業を開始致しました。

AEMtec はドイツの半導体メーカーInfeneon 社から 2000 年にスピナウトして設立され、高精度の半導体、センサー、電子部品実装基板/ユニットを得意としております。

AEMtec は半導体ウェハーを自社加工 (各チップの電極部にバンプ、ソルダーボール、銅ピラー形成、ダイスカット等) する設備を保有し、チップオンボード、各種フリップチップ、シリコンビアなどの高度な技術で各種基板に半導体素子を直接実装することにより、顧客仕様を実現する世界最高レベルの高密度実装を提供しております。

ヨーロッパでは既にセンサーメーカーに各種センサー基板を、また医療機器メーカーに医療検査治療器用高密度モジュール等高度技術製品を提供しています。(一例として、フォトダイオードチップと ASIC チップを重ねてシリコンビア加工し、超小型軽量のスキャナーモジュールとして提供しています。)

日本では、医療、光部品微細組み立て、産業用センサー、車載モジュール、通信機器等の客先において、本国ドイツ同様かそれ以上の高密度高精度各種基板、モジュールのカスタム化需要が発生すると期待しており、日本事務所を開設したものです。

当面はインターオプト 2018 (10/17~19 @幕張メッセ; CEATEC と同時開催)、SEMICON JAPAN 2018 (12/12~14 @東京ビッグサイト)、ネプコンジャパン 2019 (1/16~18 @東京ビッグサイト) など実装技術、光技術等の展示会に積極的に出展し、客先とのフェース・トゥー・フェースのコミュニケーションをはかり、存在感を高めていきたいと考えております。

(添付写真説明)

AEMtec GmbH

ドイツ ベルリン市 アドラーズホフ地区 (Adlershof) に本社および製造設備を有するマイクロエレクトロニクス、オプトエレクトロニクス関連モジュール製造メーカー。従業員約 175 名、プライベートカンパニー

AEMtec 日本事務所（本件お問合せ先）

東京都港区六本木 5-18-23 INAC ビル 4F フェネトルパートナーズ(株)内

TEL. 03 6697 0156 担当 大谷 聡、木内 浩

E-mail otani@fenetre.co.jp または kiuchi@fenetre.co.jp